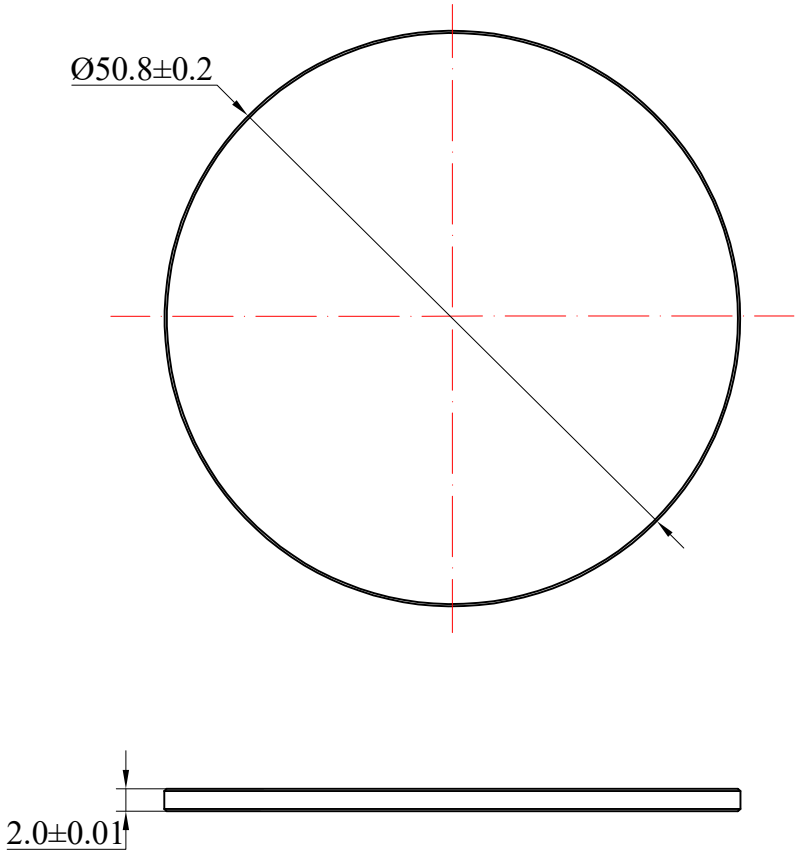

技术要求

1. 通光孔径：>90%
2. 电阻率：>11800
3. 分束比（%）：60：40
4. 光洁度：60/40
5. 平行度：≤2arcmin
6. 表面精度：±0.01mm
7. 元件类型：平-平
7. 镀膜：太赫兹增透膜

责任	签字
描图	
描校	

旧底图总号	标记	处数	更改依据	签名	日期

底图总号	

日期	签名

设计	
制图	
检图	
描图	
校对	
会签	
标准	
批准	

名称	图纸编号	比例
硅分束镜	SSF132001	3 : 2
材料	数量	重量
HRFZ-Si（高阻硅）		
所属装配图号	共 张	第 张

OMTOOLS